

证券代码：688328

证券简称：深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/>一对一沟通 <input type="checkbox"/>其他 </p>
<p>参与单位</p>	<p>深圳进门财经科技股份有限公司、淳厚基金管理有限公司、华夏久盈、上海云门投资管理有限公司、East Top Cap、张家港高竹私募基金管理有限公司、广州银鲨投资基金管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、上海长见投资管理有限公司、平安银行股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司、西安敦成私募基金管理有限公司、南京青石锁资产管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、淳厚基金管理有限公司、中信期货有限公司、上海朴信投资管理有限公司、深圳茂源财富管理有限公司、上海度势投资有限公司 昊青咨询管理有限公司、上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙) 招商证券股份有限公司、珠海荆山投资有限公司、深圳市产业合作投资发展有限公司、上海途灵资产管理有限公司、厦门泰牛私募基金管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、上海远海私募基金管理有限公司 上海伯兄资产管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区信石投资管理有限公司、上海砥俊资产管理中心(有限合伙)、华润元大基金、中金资本、华创证券、麦克斯韦投资、弘扬投资、天风证券、仁毅资本、宝创资本、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、上海国泰海通证券资产管理有限公司、上海域秀资本管理有限公司</p>
<p>时间</p>	<p>2026 年 4 月 28 日-4 月 29 日</p>

地点	线上会议、公司会议室
接待人员	董事会秘书：郑亦平
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司董秘介绍公司基本情况：</p> <p>深科达成立于 2004 年，2021 年在科创板上市，是国家第一批专精特新“小巨人企业。经过二十余年技术沉淀与产业深耕，公司已从平板显示装备商成长为横跨半导体封测、新型显示、核心零部件三大领域的高端智能装备综合解决方案提供商。当前公司战略重心全面聚焦半导体设备，将其作为第一增长曲线与核心发展主线，集中研发、生产、市场、人才等全要素资源，重点突破半导体设备国产化，抢抓市场机遇。</p> <p>半导体设备业务产品矩阵：公司半导体设备聚焦集成电路后道测试与封装环节，形成完整产品矩阵。测试分选机：转塔式分选机保持国内市占率领先，UPH 最高达 90k，支持常/高/低三温测试。存储模组电源 IC、驱动芯片、保护芯片、小规格逻辑芯片均适用于转塔式分选机。平移式分选机：目前实现批量订单落地，搭载自研直线电机，效率提升约 10%，推力波动控制在±3%以内。重力式分选机：面向中低端芯片与分立器件，高性价比、高稳定性。晶圆探针台：支持 8/12 英寸晶圆，高精度探针接触与良率检测，目前已实现产品交付。固晶机/高速固晶机：可应用于先进封装领域，具备高速运转与高精度精密贴装能力，满足高密度芯片量产需求。</p> <p>存储专用设备：公司与 HDD 知名厂商西部数据建立了良好合作，目前正积极配合客户需求助力客户 HAMR 新技术生产线落地以及自动化产线新需求。</p> <p>技术壁垒方面，公司掌握高精密运动控制、多温区精准温控、高速视觉对位与检测技术，自研直线电机、编码器、运动控制卡，累计专利 398 项、发明专利约 100 项。</p>

客户结构，目前主要客户包括华润微、长电科技、日月新、通富微电、华天科技、扬杰科技、MPS、AOS、西部数据、META 等。公司已在东南亚布局事业部，主要针对北美客户需求。

深科达目前以半导体设备为增长引擎、显示设备为稳健基本盘、核心零部件为技术底座的高端装备平台企业。公司将紧抓半导体国产替代与存储爆发的历史机遇，以技术自主、产品卓越、客户信赖为根基，全力打造国内领先、国际一流的半导体封测设备企业。

1、公司 2026 年第一季度报告的经营情况？

答：公司 2026 年第一季度实现营业收入 1.88 亿元，较去年同期增长 5.22%，归母净利润 2706.84 万元，较去年同期增长 89.22%，已超过 2025 年去年全年净利润。业务结构层面，公司半导体设备业务、平板显示模组类设备业务、核心零部件业务收入分别占营业收入比重为 41.61%、32.32%、25.63%，半导体设备业务已成为公司第一大主营业务。报告期内，公司转塔式测试分选机竞争优势持续稳固，同时积极推动平移式测试分选机、存储类半导体设备等产品向高端市场拓展与渗透，有效推动半导体设备业务收入占比的提升。

2、公司在存储设备市场布局情况？

答：公司自 2019 年开始切入近线硬盘市场，与北美知名存储厂商西部数据开始对接了解客户需求，随着近两年存储在算力市场需求不断增长，近线硬盘也在云计算以及 AI 训练方面需求持续增长。客户通过 HAMR 技术来逐步提高近线硬盘容量，公司为其 HAMR 技术产能落地配套提供高精度芯片贴合设备、磁头芯片 AOI 检测设备、玻璃盘片搬运设备、芯片翻转设备以及其他自动化设备。截至公司 2025 年年度报告披露日，公司与西部数据的在手订单约 1472 万元。同时，目前公司还在对接客户东南亚工厂自动化升级项目，助力客户提高智能化水平。如存储市场需求发生较大变化，客户新技术应用不及预期，则也可能会影响公司后续订单。

	<p>3、公司半导体设备业务持续性？</p> <p>答：目前公司半导体设备在手订单良好，公司依托封测分选机国产替代机遇支撑，产品落地稳定、客户优质，已成为核心盈利支柱，公司将持续围绕测试分选机、存储设备加大布局。</p> <p>4、公司半导体设备业务主要的竞争对手？</p> <p>答：目前公司的半导体设备产品包括测试分选机、探针台、固晶机、存储设备等。国内友商主要是长川科技和金海通。</p>
附件清单（如有）	无